PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-138513

(43)Date of publication of application: 10.06.1988

(51)Int.CI.

G11B 5/31

G11B 5/23

G11B 5/39

(21)Application number: 61-284783

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

28.11.1986

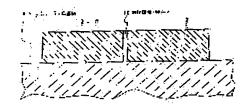
(72)Inventor: YAMADA KAZUHIKO

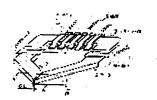
(54) THIN FILM MAGNETIC HEAD AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the depletion region of a gap part by etching a silicon oxide film to form a gap consisting of a pattern of a prescribed shape, then forming the film of yokes.

CONSTITUTION: The silicon oxide film having the film thickness equal to a track width Tw is formed by a sputtering method on a substrate 9 consisting of Al2O3-TiC, etc., and is then subjected to reactive ion etching by which the film is worked to the pattern 10 having the width equal to a gap length G.L. A Co90Zr10 film having the film thickness Tw is then formed over the entire surface of the substrate 9 and the pattern 10 and the CoZr film on the pattern 10 is removed to form the yokes 2. Then, the generation of the depletion region in the gap part is obviated and the chipping of the gap and the deformation of the yokes 2 at the time of working a head are suppressed, by which the magnetical short-circuiting in the gap part is prevented.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭63 - 138513

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 6月10日

G 11 B

5/31 5/23 5/39 E-7426-5D

6538-5D 7426-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

9発明の名称

薄膜磁気ヘッド及びその製造方法

②特 願 昭61-284783

②出 顋 昭61(1986)11月28日

⁶ 砂発 明 者 山 田 一 彦

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細音

発明の名称 薄

薄膜磁気ヘッド及びその製造方法

特許請求の範囲

- (1)電磁誘導型、磁気抵抗効果型あるいはこの両者を複合化したエレメント部と、このよとない連続性を損なうことなどよりの連続性を損なうことなどよりのであるトランスで、サーを有し、且の下で、はいが前記ョークの厚みで規定されるのでで、はいいのではないがが非磁性材料より成る短形状の断面をでがが非磁性材料より成る短形状の断面をでがが発生が対象した。といいことを特徴とする薄膜磁気へいい。
- (2)非磁性材料より成るパターンが酸化硅素より なることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の薄膜磁気ヘッド。

- (4)酸化硅素により非磁性材料を成膜し、該非磁性材料をイオンエッチングする工程が、 CF4ガス雰囲気中での反応性イオンエッチン グ工程であることを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の聴膜磁気ヘッド。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は磁気ディスク装置、磁気テープ装置等 に使用される、集積化薄膜技術を用いて作製され る薄膜磁気ヘッドに関するものである。

(従来の技術)

周知のとおり、近年磁気記録の分野においては、高記録密度化が増々進み記録媒体と共に磁気記録を支える薄膜磁気ヘッドにおいても前途の高記録密度化に対応することが強く求められている。

この様な高記録密度化、特に狭トラック幅化に対応した専膜磁気ヘッドとしては、例えば第3図A,B,Cに示した如き構造を有するヘッドが特開昭51-150315中に提案されている。すなわち、第3図AにおいてAl₂O₃-TiC等のセラミックスより成る基板(図示せず)上に軟磁性薄膜より成る一対のヨーク2が集積化薄膜技術を用いて形成されている。ここでヨーク2はその媒体対向面側で絞り込まれ、所定のギャップ長(GL.)に相当する間隙が形成されている。更に、ヨーク2の他婚例には一方のヨークから他のヨークへ磁束を遠流させる機能を有する、軟

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら第3図A,B,Cに示した如き再膜磁気 ヘッドにおいては、ギャップ、特にギャップ長G.L. が0.5µm程度以下の微小ギャップの形成が困難であ るという欠点を有していた。すなわち、NiFe合金 あるいはCo-メタル系非晶質等の軟磁性薄膜より なる一対のヨークパターンを形成後、前記ヨーク にもうけられたギャップと成る微小な間隙を、ス パッタリング法あるいは蒸着法等の薄膜形成方法 を用いて、例えば酸化硅素あるいは酸化アルミニウ ム等の非磁性材料で充填する場合、前記間隙は最 近の高記録密度化を反映して振めて大きなアスペ クト比(例えば、トラック幅3pm、ギャップ長0.5 μmの場合、この間隙の寸法は高さ3μm、幅0.5 umでありアスペクト比は6となる。)を持つことに なり、第4図に示した、第3図AのA-A部断面図の ように非磁性材料6で前記間隙を十分に埋め込むこ とが出来ず空乏域7が存在していた。

この空乏域は前記間隙が小さく成ればなる程、 つまりギャップ長を小さくして記録密度を上げれ 磁性薄膜からなるリターン・パス3が形成されている。このリターン・パス3には導電性薄膜からなるコイル4が形成され、記録媒体に情報を書き込む電磁誘導型のエレメント部が構成されている。又、ヨーク2とリターン・パス3との間には、NiFe合金よりなる磁気抵抗効果素子(MR素子)1が、前記ヨーク2及びリターン・パス3と磁気的連続性を保持し且つ電気的には絶縁されて配置され情報を読み出す磁気抵抗効果型のエレメント部が構成されて、電磁誘導型と磁気抵抗効果型とを複合化したトランスデューサーが形成されている。同様に、第3図B及びCは各々電磁誘導型、磁気抵抗効果型のエレメント部のみを持つトランスデューサーを示している。

以上の様な第3図A,B,Cに示した薄膜磁気ヘッドにおいては、トラック幅Twはヨーク2の膜厚で規定される。従って、狭トラック幅化はヨーク2を成す 軟磁性薄膜の膜厚を薄くすることにより成される ので、本質的に狭トラック幅化が容易であるとい う利点がある。

ば上げる程著しく間隙が全く充壌されない場合も あった。

このことは、トランスデューサ形成後の機械加工時、特に浮揚面の研磨時にギャップ部のカケあるいはヨークを成す軟磁性体の変形の誘因となり、ギャップ部に磁気的な短絡を発生させヘッド加工プロセス上の大きな問題点となっていた。又上述した如き問題点の発生しなかったヘッドにおいても、ギャップ部に空乏域が存在する為、ヘッドを使用している際の磁気記録媒体との接触・摺動によりギャップ部に損傷が発生し信頼性に問題があった。

本発明は以上述べてきた従来の問題点を解決し、 た傳膜磁気ヘッドを提供することを目的とするも のである。

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、電磁誘導型、磁気抵抗効果型 あるいはこの両者を複合化したエレメント部と、 このエレメント部と磁気的連続性を損なうことな く形成されたリターンパス部及びヨーク部とより なるトランスデューサーを有し、且つトラック幅 が前記ヨークの厚みで規定される薄膜磁気ヘッド において、故障膜磁気ヘッドのギャップが矩形状 の断面を有する非磁性材料より成るパターンより なり、しかも該パターンの幅が所定のギャップ長 に等しく、且つ紋パターンの高さが前記ヨークの 膜厚に等しいことを特徴とする薄膜磁気へッドが えられる。ここで、本発明による専膜磁気ヘッド のギャップ及びヨークは所定のトラック幅と実質 的に答しい膜厚を有する非磁性材料を成膜する工 程、所定ギャップ幅に実質的に等しい幅を有する マスクパターンの形成工程、非磁性材料の反応性 イオンエッチング工程、軟磁性薄膜を形成し、こ の上に有機物を塗布しエッチバックによりヨーク を形成する工程、とを行うことにより作製され る。

(作用)

本発明による薄膜磁気ヘッドは、ヨーク形成工程に先立って、酸化硅素を成膜しマスクパターン形成した後、たとえばCF4ガス雰囲気中での反応性イ

所定のギャップ幅と等しくなるようにパターン化した。その後、膜厚3µmのCogeZr1e(重量比)膜をスパッタ法で前記基板9及び酸化硅素パターン10上に成膜した。 つい で酸 化硅素 パターン10上のCogeZr1e(重量比)膜をエッチングパックにより除去しヨーク2を形成した。そののち、トランスデューサーの他の構成要素、例えばコイル、リターンパス等を形成し薄膜磁気ヘッドのトランスデューサーを試作した。

以下、酸化硅素パターン10の作製方法について 第2図を用いて更に説明する。

前述した様にAl₂O₃-TiC基板9上に膜厚3µmの酸化建素膜11をスパッタ法により成膜する(第2図-a)。ついで第2図-bに示したとおり、膜厚約1µmのノボラック樹脂系のフォトレジスト層12を酸化建業膜11上に回転塗布し、約120℃の温度で焼成する。その後フォトレジスト層12上に、膜厚約0.2µmのTi膜13を蒸着法により形成する(第2図-c)。次に、Ti膜13上にフォトレジストを塗布して露光現像を行い、Tiマスク形成用のフォトレジスト

オンエッチングによりこの酸化硅素膜を幅及び高さが各々所定のギャップ長、トラック幅に等しい矩形断面を有するパターンに加工し、この酸化硅素パターンをギャップとする構造を有している。 従って、従来の専膜磁気ヘッドのように非磁性体の埋め込みが必要でなく、原理的にヨーク部間隙での空乏域は存在せずヘッド加工プロセスでの歩留りが向上し、信頼性の高い専膜磁気ヘッドが実現される。

(実施例)

以下図面を用いて本発明を説明する。

第1図は本発明による薄膜磁気ヘッドのギャップ 部近傍(第3図AでのA-A部断面に相当する箇所)の 概略断面構造を示す図である。

第1図においてAl₂O₃-TiC基板9上に酸化硅素膜 をスパッタ法により成膜した。この酸化硅素膜の膜 厚は3µmであり、これは所定のトラック幅と等しい 厚さである。ついで前記酸化硅素膜を反応性イオン エッチングにより、矩形断面状の酸化硅素パターン 10に形成した。ここで該酸化硅素パターン10の幅は

パターン14を形成する(第2図-d)。 フォトレジスト パターン14形成後、イオンエッチング法あるいは 化学エッチング法によりTi膜13をエッチングしパ ターン化する。この状態を第2図-eに示す。このパ ターン化されたTi膜13をマスクパターンとして酸 素芽囲気中でフォトレジスト層12のイオンエッチ ングを行い、酸化硅素膜11に対するマスクパターン を形成する。エッチング条件は、酸素圧力: 2×10-4Torr、加速電圧:500Voltである。第2図 -fにこの状態を示す。ついで、CF4ガス雰囲気中で の反応性イオンエッチングにより酸化硅素膜11を エッチング加工し、幅0.4mmの酸化硅素パターン 10を形成する(第2図-g)。尚、この場合のエッチン グ条件は、CF4ガス0.3Torr、印加電力:100Wであ る。フォトレジスト層12除去後、膜厚4µmの Cogg/Zrig(重量比)膜15をスパッタ法で前記基板9及 び酸化硅素パターン10上に成膜した(第2図-h)。そ の後、Cogg Zr1g(重量比)膜15上に有機物16(本実施 例では膜厚4pmのノボラック樹脂系のフォトレジス トを用いた。)を用いて平坦化し、Arガス雰囲気中

特開昭 63-138513(4)

でエッチパック(第2図-i)し、酸化硅素パターン 10上のCoggZr1g(重量比)膜15除去して平坦化しョー ク2を形成した(第2図-j)。

尚、エッチバックの条件は使用する有機物16と ヨーク2となる軟磁性膜(本実施例では、膜厚4µmの CogaZria(重量比)膜15との種類によって決定される べきもので本発明を規定するものではないが、本 実施例ではArガス圧力:2×10-fTorr、加速電圧: 500Volt、入射角:45度である。

以上の方法を用いて作製された本発明による薄 膜磁気ヘッドにおいては、前述した様にCFaガス雰 囲気中での反応性イオンエッチングにより酸化硅素 膜を、輻及び高さが各々所定のギャップ長、ト ラック幅に等しく、且つその断面形状が矩形状に 加工された酸化硅素パターンがギャップとなる構造 を有している。

従って、本発明による薄膜磁気ヘッドにおいて は、従来の薄膜磁気ヘッドと異なり、ギャップ部 に空乏域が原理的に存在せず前述した如き問題 点、つまりヘッド加工プロセスの諸問題が根本的 に解決され歩留りが向上した。又、磁気記録媒体 との接触・摺動に対して高い信頼性をもつ薄膜磁気 ヘッドが実現された。

なお、非磁性材料は本発明の製法が適用可能な らば酸化硅素に限られない。

(発明の効果)

以上述べてきた様に、本発明による薄膜磁気 ヘッドにおいては幅、及び高さが各々所定の ギャップ長、トラック幅に実質的に等しい、矩形 断面を有する非磁性材料より成るパターンを形成 してこれをギャップとなし、その後ヨークを形成 する構造であるため、ギャップ部に空乏域が発生 せず、薄膜磁気ヘッド加工時のギャップのカケあ るいはヨークを成す軟磁性体の変形が抑制され、 ギャップ部での磁気的短絡が防止できヘッド加工 プロセスの良品率が大幅に改善される。又、ヘッ ド使用時の磁気記録媒体との接触·摺動にたいして も空乏域が無いため、ギャップ部の損傷が発生せ ず、高い信頼性を有する薄膜磁気へッドが実現さ

れた。従って、本発明が持つ工業的価値は高いと 言える。

図面の簡単な説明

第1図は本発明による薄膜磁気ヘッドのギャップ 部近傍の概略断面図、第2図(a)~(j)は本発明による 薄膜磁気ヘッドのギャップ部の形成方法を示す 図、第3図(A)~(C)は本発明が適用される薄膜磁気 ヘッドの概略構造を説明するための図、第4図は従 来例の問題点を示す図である。

図において、こ

1…MR素子、 2…ヨーク、 3…リターンパス、

4…コイル、 5…端子、 6…非磁性材料、

7…空乏域、 9···Al₂O₃-TiC基板、

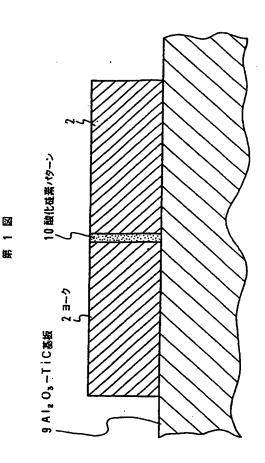
10…酸化硅素パターン、 11…酸化硅素膜、

12…フォトレジスト層、 13···Ti 膜、

14…フォトレジストパターン、15…CoZr膜。

代理人 弁理士 内原





無

第 2 図

